

台湾工場、大幅拡充。『回路検査コネクタ事業』拡大

株式会社 ヨ コ オ
 東京都北区滝野川 7-5-11
 TEL:03-3916-3111(代表)

■要 旨

ヨコオは、台湾における回路検査用ソケットの生産・販売拠点である『横尾科技份股有限公司（以下、「横尾科技」）』の工場を大幅に拡充して、生産・営業体制を強化し、回路検査コネクタ事業の売上倍増を目指す計画です。

■強化の背景

当社では現在、各事業の海外市場におけるビジネスチャンスが大幅に拡大しているため「海外マーケットフロント強化計画」を強力に推進しており、その一環として、回路検査コネクタ事業については、ICパッケージメーカー及びテストハウスが集中する台湾市場において、「IC検査用ソケット」事業機会の拡大に合わせ、生産・販売体制の増強を計るもので、工場増設工事は既に完了しており、3月より本格稼働に入る予定です。

■市場動向

台湾の半導体市場では一昨年の停滞期を脱し、半導体産業を牽引してきた大手コンピュータメーカーが台湾メーカーへの発注を大幅に増加しており、また半導体搭載率の高い携帯電話の生産も2004年度には世界の14%を占めると見られ、台湾の半導体産業は好調に回復してきています。そうした状況の中、ICパッケージメーカー及びテストハウスでは、2003年第3四半期の成長率が前期比20%台を上回る大幅な伸びとなり、2004年以降も二桁水準の市場拡大が見込まれています。これに伴って、パッケージICの検査需要も拡大し、当社ビジネスの「IC検査用ソケット」の引き合いが大幅に増加しております。

■今後の計画

横尾科技では、今回の工場拡充によりソケット生産能力を1.5倍にしてソケット即納体制を増強するとともに、現地営業社員を強化し、半導体メーカーに対する密着した営業活動に加え、顧客の検査ニーズにマッチした最適なソリューションの提案を行って、既存顧客との関係強化及び新規顧客の拡販を推進します。

上記の増強により、横尾科技では2004年度のソケット売上高を前年比倍増（年間8億円）にする計画です。

《 横尾科技・拡充計画概要 》

・増設面積	:	総面積 713㎡ (←拡充前383㎡)
		<工場> 383㎡ (← " 218㎡)
		<オフィス部> 330㎡ (← " 165㎡)
・ソケット生産能力	:	300台 (月間) (←拡充前200台)
・工場増設投資額	:	2千万円

《横尾科技股份有限公司》 Yokowo Micro Tech Co., Ltd. 会社概要

- ・ 設 立：1998年2月
- ・ 所 在 地：中華民国・台湾省台北県中和市
- ・ 資 本 金：8,000万 NT\$ （株ヨコオ 100%出資）
- ・ 従業員数：19名
- ・ 事業内容：IC検査用ソケット（BGA/QFP/CSP用等）製造販売
株ヨコオ製品の販売

★本件に関するお問い合わせ先

人事部広報

TEL：03-3916-3111

以 上